证券代码：688148　　证券简称：芳源股份　　公告编号：2026-077

转债代码：118020　　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司
关于 2027 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2027 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营发展需要，公司及公司控股子公司 2027 年度拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计不超过人民币 55 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款、融资租赁等品种。本次授权有效期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，在授权期限内授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体授信及融资金额、期限、业务品种最终以金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。

为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或董事长授权人员在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、保证金质押合同、凭证等各项法律文件。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日